# CdTe 太陽電池におけるカーボン電極を用いない CdTe 層への Cu ドーピング法の検討 Cu doping of CdTe layer in polycrystalline CdTe thin-film solar cells without using Cu-doped carbon electrode

木更津工業高等専門学校 電気電子工学科 岡本 保,林 亮二,原 茂樹,小川 洋平 Tamotsu Okamoto, Ryoji Hayashi, Shigeki Hara and Yohei Ogawa

Kisarazu National College of Technology

**Abstract** Cu doping of CdTe layer in CdTe solar cells without using Cu-doped carbon electrode was investigated. Cell performance was drastically improved by heat treatment after coating of Cu-doped diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE) as compared with the cell without Cu doping. Capacitance-voltage (C-V) characteristics revealed that acceptor concentration increased with increasing the Cu concentration in DEGBE. These results suggest that Cu atoms are probably incorporated into CdTe layer as acceptors by the novel Cu-doping method.

#### 1. はじめに

CdTe 太陽電池は、CdTe 光吸収層が約 1.5 eV と太陽電池として最適な禁制帯幅を有 しており、簡単なプロセスで高速に作製できることから、低コストで高効率な薄膜太 陽電池として有望である。従来の CdTe 太陽電池では一般的に、裏面電極に Cu を添 加したカーボン電極を用い、これを熱処理することで、CdTe 層へ Cu 拡散を行ってい た<sup>1-4)</sup>。CdTe 層への Cu ドーピングは CdTe 太陽電池の特性に大きな影響を及ぼすこと が明らかになっている<sup>1-4)</sup>。しかし、CdTe 太陽電池を多接合型太陽電池に応用するた めに透明裏面電極を用いる場合や、サブストレート型 CdTe 太陽電池の場合には、こ のカーボン裏面電極を用いた CdTe 層への Cu 拡散を行うことができない。本研究で は、Cu 添加カーボン裏面電極を用いない新たな Cu ドーピング法の検討を行ったので 報告する。

#### 2. 実験方法

作製した CdTe 太陽電池は glass/ITO/n-CdS/ p-CdTe/カーボン電極という構造を有している。CdS 窓層上に近接昇華法(Close-Spaced Sublimation (CSS 法))により CdTe 光吸収層の製膜を行った。基板温度は 595°C、ソース温度は 610°C とした。1 Torr 程 度のアルゴン雰囲気中で、基板とソースを 2 mm と近接させて製膜を行った。CdTe 層の厚さは約 8  $\mu$ m である。CdTe 薄膜を製膜後、CdTe 層の高品質化のために CdCl<sub>2</sub> 処理を行った。CdCl<sub>2</sub>溶液をスピナーを用いて塗布した後に、415°C で 15 分間熱処理 を行った。

従来の CdTe 太陽電池では、CdCl<sub>2</sub>処理後に Cu ドープしたカーボン電極をスクリーン印刷により形成し、Cu を CdTe 層に拡散させるために熱処理を行っていた。今回、Cu ドープカーボン電極からの拡散に替わる CdTe 層への Cu 添加方法として、Cu を添加したジエチレングリコールモノブチルエーテル(DEGBE: C<sub>8</sub>H<sub>18</sub>O<sub>3</sub>)を CdCl<sub>2</sub>処理後の CdTe 層へ適量塗布し、熱処理を行った。DEGBE は電極形成用のカーボンペーストの希釈剤である。DEGBE 中の Cu 原料の濃度は 25~200 ppm の範囲で変化させ、Cu

拡散のための熱処理条件は従来の Cu ドープカーボン電極形成後の熱処理 と同条件(325℃、15分)とした。さ らに、従来の Cu ドープカーボン電極 を有する CdTe 太陽電池との比較を行 うために、Cu を添加していないカー ボン裏面電極および Ag 電極を形成し て CdTe 太陽電池を作製した。

CdTe 層のフォトルミネッセンス (PL) スペクトルを波長 405 nm の半 導体レーザを励起光源とし、マルチチ ャンネル分光器(浜松ホトニクス製 PMA-11)を用いて、約6Kで測定し た。

CdTe 層のアクセプタ密度  $(N_A-N_D)$ を C-V 法により測定した。C-V 測定に はセル構造の n-CdS/p-CdTe 接合を用 いて室温で測定した。CdS 層のキャリ ヤ密度が十分に大きく  $(n \sim 10^{18}$ cm<sup>-3</sup>)、空乏層は CdTe 側にのみ広が ると仮定してアクセプタ密度分布を 求めた。周波数 10 kHz として、DC バイアス電圧を 0 ~ -1 V の範囲で変 化させて測定した。

## 3. 結果および考察

図1に Cu ドープ DEGBE (Cu 濃 度:50 ppm) による Cu ドーピングを 用いて作製した太陽電池のI-V特性を 示す。この図には、従来の Cu ドープ カーボン電極を有する CdTe 太陽電池 および Cu ドープを行っていない CdTe 太陽電池の I-V 特性も併せて示 した。Cu を添加していない場合と従 来の方法により Cu ドープした場合を 比較すると、短絡電流密度 J<sub>sc</sub>および 開放電圧 Voc が大幅に改善している。 また、Cu ドープ DEGBE を用いた場 合にも、Cu を添加していない場合と 比較すると短絡電流密度 Jsc および開 放電圧 Voc が大幅に改善している。こ の結果は Cu ドープ DEGBE を塗布し て熱処理を施すことにより Cu が CdTe 層にドーピングされたためと考 えられる。しかし、Cu ドープ DEGBE を用いた場合のI-Vカーブの形状より、



の Cu 濃度依存性

オーミック接触が取れていないことが わかる。これは裏面電極に Cu を添加 していないカーボン電極をスクリーン 印刷し、大気中で乾燥(120℃、60分) したのみであることによりオーミック 接触が取れていないためと考えられる。

図2に太陽電池特性の DEGBE 中の Cu 濃度依存性を示す。この図からも、 Cu ドープ DEGBE 塗布後の熱処理によ り、太陽電池特性が改善しており、こ の手法により Cu が CdTe 層中に拡散し たことが示唆される。また、DEGBE 中の Cu 濃度が 100 ppm 以上になると 変換効率が低下した。このことから、 Cu を過度に添加すると太陽電池特性 が低下することがわかった。また、Cu 濃度が 50 ppm 程度が最適であること がわかった。

Cu ドープ DEGBE による Cu ドーピ ング法の効果を明らかにするために、 Cu ドープ DEGBE を塗布し熱処理を行 った CdTe 層のフォトルミネッセンス (PL) 測定を行った。図3に PL スペク トルの DEGBE 中の Cu 濃度依存性を示 す。比較のために、(a) Cu ドープのた めの熱処理を行っていない試料および (b) Cu ドープ DEGBE を塗布せずに熱 処理を行った試料の PL スペクトルも 併せて示した。すなわち、(a),(b)の試 料は Cu ドーピングを行っていない CdTe 膜である。Cu ドープ DEGBE に よる Cu ドーピングを試みた CdTe 層の PL スペクトルは、Cu ドーピングを行 わなかったものと比べ、1.47 eV 発光帯 (~840 nm)の強度が減少し、1.42 eV 発 光帯(~870 nm)のが支配的となった。 1.47 eV 発光帯は転位や空孔などの欠



の Cu 濃度依存性

陥に関連しているとの報告がなされている<sup>5)</sup>。1.42 eV 発光帯は Cd 空孔と Cl の複合 欠陥に起因した発光<sup>4,6)</sup>あるいは Cu<sub>Cd</sub> アクセプタと Cl<sub>Te</sub> ドナによるドナ-アクセプタペ ア(DAP) 発光との報告がなされている<sup>7)</sup>。1.47 eV 発光帯の発光強度の低下はおそら く Cu ドーピングによる欠陥密度の低減によると考えられる。Cu ドーピングにより太 陽電池特性が改善したのは欠陥密度が低減したためと考えられる。さらに、Cu 濃度 が 100 ppm 以上では PL 発光強度が低下している。このことより、Cu を高濃度にドー ピングすると CdTe 層の品質が低下し、その結果太陽電池特性が低下したと考えられ る。

it)

(arb.

Intensity

図4にC-V法により測定したCdTe層におけるアクセプタ密度分布のDEGBE中の

Cu 濃度依存性を示す。この図によると、アクセプタ密度は CdS/CdTe 界面から裏面電極に向かって増加している。さらに、DEGBE 中の Cu 濃度が増加すると、アクセプタ 密度が増加している。この結果は、 Cu ドープ DEGBE を塗布して熱処 理を施すことにより Cu が CdTe 層 にアクセプタとしてドーピングされていることを示していると考えられる。



### 謝辞

本研究は、新エネルギー・産業技 術総合開発機構 (NEDO)(「新エネ ルギー技術研究開発 革新的太陽

図4. CdTe 層におけるアクセプタ密度 分布のDEGBE中のCu濃度依存性

光発電技術研究開発(革新型太陽電池国際研究拠点整備事業)低倍率集光型薄膜フル スペクトル太陽電池の研究開発(裏面透明電極作製技術)(再委託:東京工業大学)」、 2011~2012年度)の委託を受けて実施した。

## 参考文献

- 1) X. Wu, Solar Energy 77, 803 (2004).
- T. Aramoto, S. Kumazawa, H. Higuchi, T. Arita, S. Shibutani, T. Nishio, J. Nakajima, M. Tsuji, A. Hanafusa, T. Hibino, K. Omura, H. Ohyama and M. Murozono, Jpn. J. Appl. Phys. 36, 6304 (1997).
- C. S. Ferekides, D. Marinskiy, V. Viswanathan, B. Tetali, V. Palekis and P. Selvaraj, D. L. Morel, Thin Solid Films 361-362, 520 (2000).
- 4) T. Okamoto, Y. Matsuzaki, N. Amin, A. Yamada and M. Konagai, Jpn. J. Appl. Phys. 37, 3894 (1998).
- 5) S. Seto, A. Tanaka, F. Takeda and K. Matsuura, J. Crystal Growth 138, 346 (1994).
- 6) K. Ohba, T. Taguchi, C. Onodera, Y. Hiratake and A. Hiraki, Jpn. J. Appl. Phys. 28, L1246 (1989).
- 7) J. Krustok, V. Valdna, K. Hjelt and H. Collan, J. Appl. Phys. 80, 1757 (1996).